Микроконтроллеры STM32

Домашнее задание №3

Евгений Зеленин

6 марта 2025 г.

1. Постановка задачи

Условия задачи. Создайте проект в среде разработки STM32CubeIDE с имеющейся в наличии платой Nucleo. Определите структуру данных с несколькими полями различного типа. Напишите программу, которая помещает данную структуру во Flash память микроконтроллера по нажатию на кнопку. Целью домашней работы является получение учащимися опыта по работе с flash памятью микроконтроллера, сохранению и чтению смешанных структур данных. В качестве результата выполнения ДЗ представьте файл таіп. c + cнимок экрана демонстрирующий дамп flash памяти микроконтроллера с сохраненной структурой данных.

2. Запись во встроенну flash память

Сначала, определим в какую область памяти мы можем записать данные. Для этого, обратимся к datasheet на микроконтроллер и посмотрим на схему организации памяти (рисунок 1). Как видно из рисунка, память организована по секторам. Минимальная единица для стирания - сектор.

Table 5. Flash module organization (STM32F401xB/C and STM32F401xD/E)

Block	Name	Block base addresses	Size	
	Sector 0	0x0800 0000 - 0x0800 3FFF	16 Kbytes	
	Sector 1	0x0800 4000 - 0x0800 7FFF	16 Kbytes	
	Sector 2	0x0800 8000 - 0x0800 BFFF	16 Kbytes	
Main mamon	Sector 3	0x0800 C000 - 0x0800 FFFF	16 Kbytes	
Main memory	Sector 4	0x0801 0000 - 0x0801 FFFF	64 Kbytes	
	Sector 5	0x0802 0000 - 0x0803 FFFF	128 Kbytes	
	Sector 6	0x0804 0000 - 0x0805 FFFF	128 Kbytes	
	Sector 7	0x0806 0000 - 0x0807 FFFF	128 Kbytes	
System memory		0x1FFF 0000 - 0x1FFF 77FF	30 Kbytes	
OTP area		0x1FFF 7800 - 0x1FFF 7A0F	528 bytes	
Option bytes		0x1FFF C000 - 0x1FFF C00F	16 bytes	

Рис. 1: Организация памяти STM32F401CCU6

Теперь посмотрим на адреса секций данных нашей прошивки в файле .list.

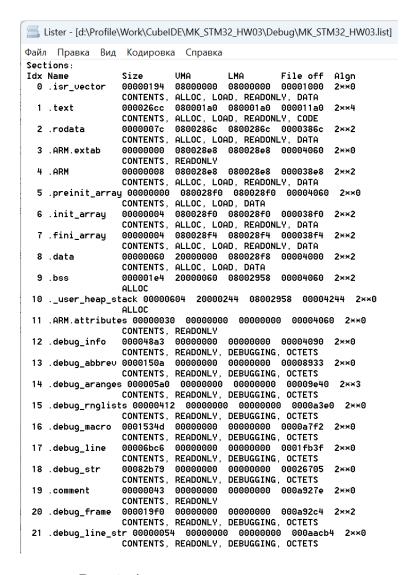


Рис. 2: Адресация секций прошивки

Как видно из рисунка, данными занят только первый сектор, соответственно, остальные свободны.

Возьмем сектор 5 для записи в него структуры данных.

Для этого сформируем структуру с различными полями:

```
typedef struct {
uint8_t index;
uint8_t start;
uint8_t end;
uint8_t flag1 :1;
uint8_t flag2 :1;
uint8_t flag3 :1;
uint8_t flag4 :1;
uint8_t flag5 :1;
uint8_t flag6 :1;
uint8_t flag7 :1;
uint8_t flag8 :1;
float my_float;
char text[56];
} mystruct;
Для побайтовой записи структуры в память, будем использовать объединение.
typedef union {
mystruct data;
uint8_t bytes[64];
} my_union;
Заполним структуру произвольными данными:
my_data.data.start = 3;
my_data.data.end = 60;
my_data.data.flag1 = 1;
my_data.data.flag2 = 1;
my_data.data.flag3 = 0;
my_data.data.flag4 = 0;
my_data.data.flag5 = 0;
my_data.data.flag6 = 0;
my_data.data.flag7 = 1;
my_data.data.flag8 = 1;
my_data.data.my_float = 3.45;
sprintf(my_data.data.text,
   "Hello world! Test write to flash == ok");
```

И запишем во flash память по нажатию кнопки по адресу 0x08020000:

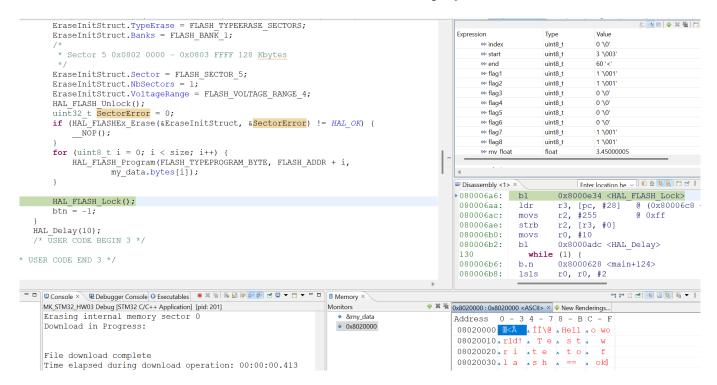


Рис. 3: Запись во flash память

Для этого напишем следующий код:

```
size = sizeof(my_data);
/* USER CODE END WHILE */
if (btn == 1) {
  static FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
  EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
  EraseInitStruct.Banks = FLASH_BANK_1;
  EraseInitStruct.Sector = FLASH_SECTOR_5;
  EraseInitStruct.NbSectors = 1;
  EraseInitStruct.VoltageRange = FLASH_VOLTAGE_RANGE_4;
  HAL_FLASH_Unlock();
  uint32_t SectorError = 0;
  if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SectorError) != HAL_OK) {
    __NOP();
  }
  for (uint8_t i = 0; i < size; i++) {
    HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, FLASH_ADDR + i,
        my_data.bytes[i]);
  }
  HAL_FLASH_Lock();
  btn = -1;
}
```

3. Интересные наблюдения

Во время экспериментов по записи во flash память, не получилось осуществить запись двойным словом во flash микроконтроллера. После поиска информации по этому вопросу, выяснилось, что для записи во флеш двойного слова в параллелизме, требуется подавать Vpp = 7-9в на ножку boot 0 (рисунки 4, 5).

Table 7. Program/erase parallelism

	Voltage range 2.7 - 3.6 V with External V _{PP}		Voltage range 2.4 - 2.7 V Voltage range 2.1 - 2.4 V		Voltage range 1.7 V - 2.1 V		
Parallelism size	x64	x32	X	x16			
PSIZE(1:0)	11	10	01		01		00

Note:

Any program or erase operation started with inconsistent program parallelism/voltage range settings may lead to unpredicted results. Even if a subsequent read operation indicates that the logical value was effectively written to the memory, this value may not be retained.

To use V_{PP} an external high-voltage supply (between 8 and 9 V) must be applied to the V_{PP} pad. The external supply must be able to sustain this voltage range even if the DC consumption exceeds 10 mA. It is advised to limit the use of VPP to initial programming on the factory line. The V_{PP} supply must not be applied for more than an hour, otherwise the Flash memory might be damaged.

										<u> </u>
44	A 5	60	94	A4	воото	-	В	-	-	V_{PP}

Рис. 4: Требования для записи DoubleWord

Table 46. Flash memory programming with V_{pp} voltage (continued)

Symbol	Parameter	Conditions	Min ⁽¹⁾	Тур	Max ⁽¹⁾	Unit
V _{PP}	V _{PP} voltage range	-	7	-	9	٧
Ірр	Minimum current sunk on the V _{PP} pin	-	10	-	-	mA
t _{VPP} (3)	Cumulative time during which V _{PP} is applied	-	-	-	1	hour

- 1. Guaranteed by design.
- 2. The maximum programming time is measured after 100K erase operations.
- V_{PP} should only be connected during programming/erasing.

Table 11. Voltage characteristics

Symbol	Ratings	Min	Max	Unit	
V _{DD} -V _{SS}	External main supply voltage (including $\mathrm{V}_{\mathrm{DDA}},\mathrm{V}_{\mathrm{DD}}$ and $\mathrm{V}_{\mathrm{BAT}})^{(1)}$	-0.3 4.0			
	Input voltage on FT pins ⁽²⁾	V _{SS} -0.3	V _{DD} +4.0	V	
V_{IN}	Input voltage on any other pin	V _{SS} -0.3	4.0		
	Input voltage for BOOT0	V _{SS}	9.0]	
$ \Delta V_{DDx} $	Variations between different V _{DD} power pins	-	50		
V _{SSX} -V _{SS}	Variations between all the different ground pins including V _{REF-}		50	mV	
V _{ESD(HBM)}	Electrostatic discharge voltage (human body model)	see Sectio	n 6.3.14	-	

All main power (V_{DD}, V_{DDA}) and ground (V_{SS}, V_{SSA}) pins must always be connected to the external power supply, in the permitted range.

Рис. 5: Требования для записи DoubleWord

4. Eeprom emulation

Теперь проверим программный стек по эмуляции еергот. Для этого подключим файлы еергот. h и еергот. c из firmware package. Paбота с этой библиотекой достаточно простая. Инициализация участка памяти осуществляется функцией EE_Init(), а запись и чтение переменных производится с помощью функций EE_WriteVariable() и EE_ReadVariable().

Суть принципа сводится к тому, что на страницу памяти последовательно пишутся переменные и их виртуальные адреса. Как только страница заполнена, на следующую страницу переносятся актуальные значения переменных, а предыдущая страница затирается и так по кругу. Этот принцип обеспечивает медленный износ flash памяти (рисунок 6).

Для проверки работы напишем следующий код:

V_{IN} maximum value must always be respected. Refer to Table 12 for the values of the maximum allowed injected current.

Figure 5. Page swap scheme with four pages (wear leveling)

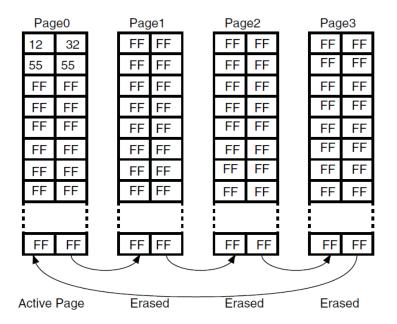


Рис. 6: Принцип ротации страниц памяти

```
/* Store 0x3000 values of Variable3 in EEPROM */
   for (VarValue = 1; VarValue <= 0x3000; VarValue++) {</pre>
    if (EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[2], VarValue) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
    }
    if (EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[2], &VarDataTab[2])
      != HAL_OK) {
    Error_Handler();
    }
    if (VarValue != VarDataTab[2]) {
    Error_Handler();
   }
   }
   /* read the last stored variables data*/
   if (EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[0], &VarDataTmp) != HAL_OK) {
   Error_Handler();
   }
   if (VarDataTmp != VarDataTab[0]) {
   Error_Handler();
   }
   if (EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[1], &VarDataTmp) != HAL_OK) {
   Error_Handler();
   }
```

```
if (VarDataTmp != VarDataTab[1]) {
   Error_Handler();
}

if (EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[2], &VarDataTmp) != HAL_OK) {
   Error_Handler();
}

if (VarDataTmp != VarDataTab[2]) {
   Error_Handler();
}
```

На рисунке 7 показано состояние flash памяти в разные моменты времени. Сначала, когда данные находятся на странице 1, потом когда на странице 2

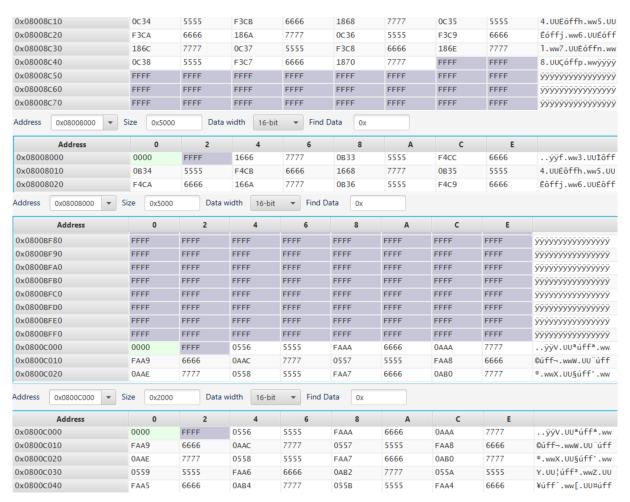


Рис. 7: Данные записаны на страницу 1, потом на страницу 2

5. Дополнительные материалы

Демонстрация работы и материалы к отчету расположены в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ N03